



# 智能功率模块（IPM）——MRD7110S

## 概述

该三相直流无刷电机驱动芯片内置高压功率管、180°正弦波形逻辑芯片以及高压驱动芯片，构成一个完整的电机控制系统。针对电机控制的应用，该控制器内置限流、过流、过热、欠压、过压、堵转、转速限定保护功能，且内置高压自举二极管。

## 主要规格

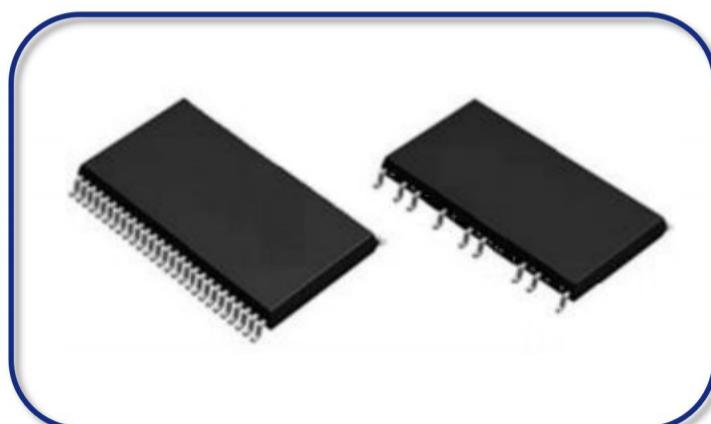
- ◆ 输出 MOSFET 耐压： 600V
- ◆ 输出电流峰值： 1.5A (Max)
- ◆ 最高结温： +150°

## 特性：

- ◆ 内置高压栅极驱动（包含自举二极管）
- ◆ 有传感器正弦波驱动
- ◆ 超前角可以自由设定
- ◆ 可以设定电机旋转方向
- ◆ 有速度反馈信号输出
- ◆ 内置保护回路：限流，过流，过热，欠压，过压，堵转，转速限定

## 封装

- ◆ SSOP36
- 长(典型值)：22.0mm  
宽(典型值)：14.1mm  
高(最大值)：2.4mm





## 目录

1. 方框图 .....	3
2. 引脚排列和描述 .....	4
3. 模块描述 .....	5
3.1 转速控制 (VSP) .....	5
3.2 载波频率 (FST) .....	5
3.3 速度反馈信号输出 (FGST) .....	5
3.4 电机转向设定 (DIR) .....	5
3.5 霍尔信号处理 .....	6
3.6 超前角设定 (LA1、LA2) .....	6
3.7 限流 (OCL) 电路和过流保护 (OCP) 电路 .....	6
3.8 欠压保护 .....	6
3.9 过压保护 .....	7
3.10 温度保护 .....	7
3.11 电机堵转保护 .....	7
3.12 故障信号输出 .....	7
3.13 开关时间 .....	7
4. 特性参数 .....	8
4.1 极限参数 .....	8
4.2 热阻 .....	8
4.3 推荐工作条件 .....	9
4.4 电气特性-驱动器及功率器件部分 .....	9
4.5 电气特性-控制器部分 .....	10
5. 应用示例 .....	11
5.1 回路图 .....	11
6. 型号和标记 .....	12
7. 封装外形图 .....	12
8. 版本历史 .....	13

## 1. 方框图

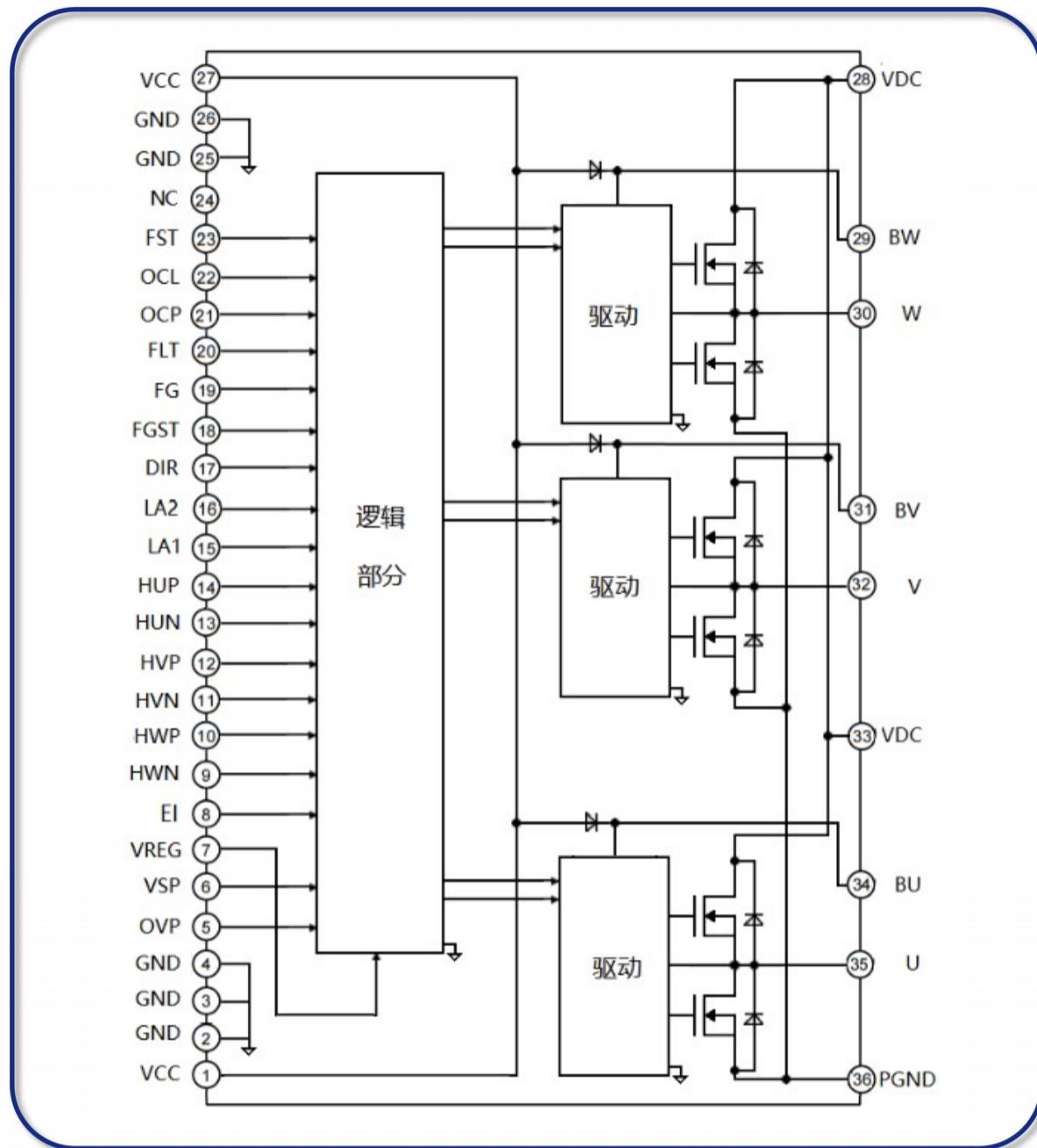


图1：方框图

## 2. 引脚排列和描述

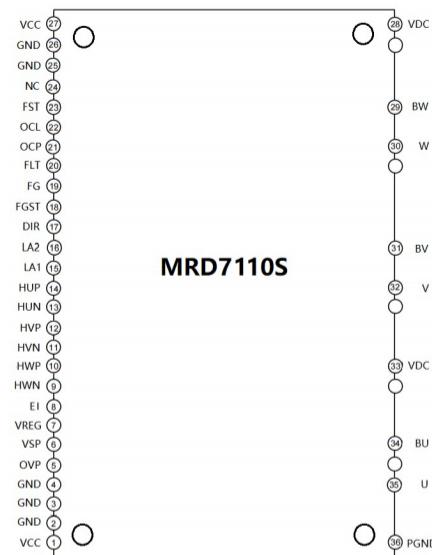


图2：引脚排列

引脚	名称	功能	引脚	名称	功能
27	VCC	低压电源输入	28	VDC	高压电源输入
26	GND	地	-	VDC	高压电源输入
25	GND	地			
24	NC	-			
23	FST	载波频率设定	29	BW	W相驱动悬浮电压
22	OCL	限流引脚			
21	OCP	电流保护引脚	30	W	W相输出
20	FLT	故障信号输出	-	W	W相输出
19	FG	FG信号输出			
18	FGST	FG脉冲选择			
17	DIR	方向控制输入			
16	LA2	超前角度设定终点	31	BV	V相驱动悬浮电压
15	LA1	超前角度设定起点			
14	HUP	霍尔信号输入U相正端	32	V	V相输出
13	HUN	霍尔信号输入U相负端	-	V	V相输出
12	HVP	霍尔信号输入V相正端			
11	HVN	霍尔信号输入V相负端			
10	HWP	霍尔信号输入W相正端	33	VDC	高压电源输入
9	HWN	霍尔信号输入W相负端	-	VDC	高压电源输入
8	EI	固定引脚			
7	VREG	电源输入			
6	VSP	控制信号输入	34	BU	U相驱动悬浮电压
5	OVP	高压采样信号输入	-	U	U相输出
4	GND	地	35	U	U相输出
3	GND	地			
2	GND	地			
1	VCC	低压电源输入	36	PGND	地(电流感应引脚)



### 3. 模块描述

#### 3.1 转速控制 (V<sub>SP</sub>)

输出电压可以通过给V<sub>SP</sub>引脚的直流电压值来控制，范围为V<sub>SPmin</sub> 2.1V到V<sub>SPmax</sub> 5V。最大转速为3000rpm。  
※ 该引脚不可悬空

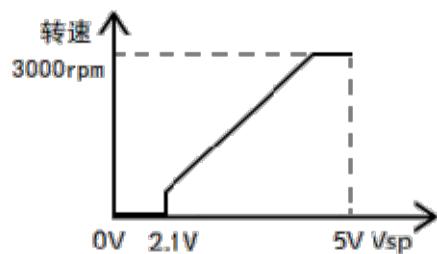


图3：转速控制

#### 3.2 载波频率 (FST)

载波频率可以通过分压电阻进行灵活的设定。范围可以设置在15kHz (<1V) 到25kHz (>4V) 内。  
※ 该引脚不可悬空

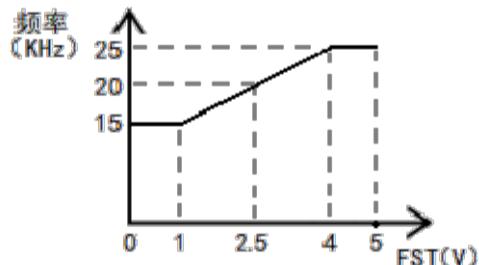


图4：载波频率

#### 3.3 速度反馈信号输出 (FGST)

速度反馈输出脉冲数可根据电机的极对数和转速进行切换。速度反馈信号由FG引脚输出。FG的输出设定可以根据电机的极对数（4或者5对级）灵活设定。

V <sub>FGST</sub>	脉冲数量 (每个电周期)
V <sub>FGST</sub> <1V	1
2V<V <sub>FGST</sub> <3V	2.4
4V<V <sub>FGST</sub> <5V	3

##### 【例】

5对极电机，V<sub>FGST</sub>=2.5V，电机每个机械周期输出5\*2.4=12个脉冲

4对极电机，V<sub>FGST</sub>=5V，电机每个机械周期输出4\*3=12个脉冲

※ 该引脚不可悬空

#### 3.4 电机转向设定 (DIR)

旋转方向可以通过DIR引脚进行切换。当DIR引脚为“L”时，电机按CW方向旋转。反之当DIR引脚为的“H”时，电机反方向旋转。  
※ 该引脚不可悬空

DIR	转向
低	CW
高	CCW

### 3.5 霍尔信号处理

霍尔信号输入到芯片后，经过内部比较器比较后得到电机的位置信号。建议在比较器的输入引脚之间连接电容值为100pF到0.01uF之间的电容。

### 3.6 超前角设定 (LA1、LA2)

由于不同电机的电阻，电感等参数的不同，线圈中电流会有一定延迟。为获得最佳出力点，驱动信号有时需要超前于霍尔信号。通过对LA1、LA2引脚输入电压的设置，可以对超前角进行设定。LA1代表初始超前角，LA2代表超前角随转速增加而增加的斜率（图5-1）。输入电压范围为0~5V，对应超前角范围为0° ~ 45°。当LA2输入5V时，系统进入调试模式，调试模式下，可通过在线调试LA1、LA2来调整超前角，且超前角设定不受转速影响。当LA2输入0V时，系统进入固定超前角模式。固定超前角模式下，可通过单独调节LA1来调整固定超前角。

※ 该引脚不可悬空

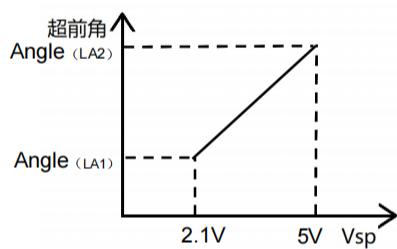


图5-1：超前角设定

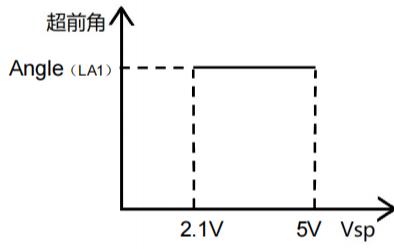


图5-2：固定超前角模式 ( LA2=0V )

### 3.7 限流(OCL)电路和过流保护(OCP)电路

电流限制电路可以通过在输出级接地(PGND)和控制接地(GND)之间连接用于电流检测的采样电阻来实现。当OCL引脚平均电压达到或超过阈值( $V_{OCL}$ , 典型为0.2V)时，启动电流限制，转速下降。一旦OCL引脚电压低于阈值，恢复正常工作。

当OCP引脚电压达到或超过阈值( $V_{OCP}$ , 典型为1.0V)时，触发过流保护，门驱动器输出低到所有输出mosfet的门极，60ms后自动恢复。

※ 3S内连续50次过流保护后，将触发堵转保护。

### 3.8 欠压保护

为了保证驱动器所需的最低电源电压 $V_{CC}$ ，并防止欠压故障，当电源电压 $V_{CC}$ 降至 $V_{BUVL}$ 及以下时，控制器强制驱动器输出低。当电压上升到 $V_{BUVH}$ 及以上时，芯片才能正常工作。

### 3.9 过压保护

为了防止电源电压V<sub>DC</sub>过高，从而导致芯片或负载破坏，当V<sub>OVP</sub>引脚电压大于1V时，电机停止运转。电压恢复后立即恢复正常工作。

### 3.10 温度保护

控制器内部内置温度传感器，当控制器的结温超过预设温度(85°C)时，系统进入限速状态。当控制器的结温超过预设温度(105°C)时，系统进入保护状态，电机停止运转，温度降低后恢复运转。

### 3.11 电机堵转保护

在V<sub>SP</sub> > V<sub>SPMIN</sub> 时，当任意相霍尔信号在3秒之内没有变化时，判断电机堵转，控制器进入故障状态，15S之后自动恢复正常工作。

### 3.12 故障信号输出

当系统触发过流保护及过温保护时，FLT引脚输出0V。保护解除或复位后FLT恢复高电平输出。

### 3.13 开关时间

参数	符号	参考值	单位	工况
高边 开关时间	t <sub>dH(on)</sub>	940	ns	<ul style="list-style-type: none"> <li>V<sub>DC</sub>=300V, V<sub>CC</sub>=15V, I<sub>D</sub>=1A</li> <li>感性负载</li> <li>延迟时间：内部栅极驱动输入到驱动IC输出之间的时间差。</li> </ul>
	t <sub>rH</sub>	135	ns	
	t <sub>rrH</sub>	420	ns	
	t <sub>dH(off)</sub>	535	ns	
	t <sub>rH</sub>	30	ns	
低边 开关时间	t <sub>dL(on)</sub>	930	ns	
	t <sub>rL</sub>	135	ns	
	t <sub>rrL</sub>	195	ns	
	t <sub>dL(off)</sub>	525	ns	
	t <sub>rL</sub>	130	ns	

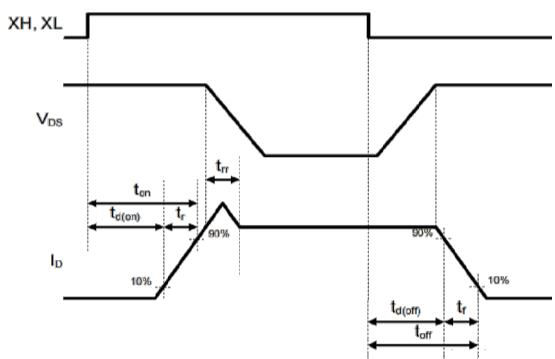


图6：开关时间

## 4. 特性参数

### 4.1 极限参数

参数	符号	参数范围	单位
MOSFET耐压	$V_{DSS}$	600	V
供电电压	$V_{DC}$	600	V
输出电压	$V_U, V_V, V_W$	600	V
高边供电电压	$V_{BU}, V_{BV}, V_{BW}$	600	V
高边悬浮供电电压	$V_{BU}-V_U, V_{BV}-V_V, V_{BW}-V_W$	20	V
低边供电电压	$V_{CC}$	20	V
占空比控制电压	$V_{SP}$	5.5	V
其他引脚	$V_{IO}$	5.5	V
输出平均电流(DC)	$I_{OMAX(DC)}$	$\pm 0.75$	A
输出尖峰电流(Pulse)	$I_{OMAX(PLS)}$	$\pm 1.5$	A
存储温度范围	$T_{STG}$	-55 to +150	°C
最高结温	$T_{JMAX}$	150	°C

### 4.2 热阻

参数	符号	热敏电阻(Typ)	单位
结温到表面的温差	$R_{θJC}$	14	°C/W

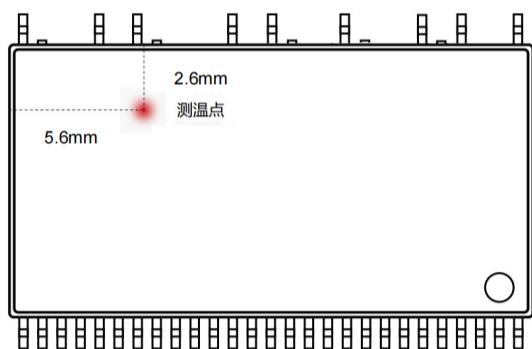


图7：热阻测温点

4.3 推荐工作条件 ( $T_j=25^\circ C$ )

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压	$V_{DC}$	-	310	400	V
高边浮动供电电压	$V_{BU}-V_U, V_{BV}-V_V, V_{BW}-V_W$	13.5	15	16.5	V
低边供电电压	$V_{CC}$	13.5	15	16.5	V
自举电容	$C_B$	2.2	-	-	$\mu F$
$V_{reg}$ 旁路电容	$C_{reg}$	10	-	-	$\mu F$
采样电阻 (PGND)	$R_s$	-	0.75	-	$\square$
结温	$T_j$	-40	-	+150	$^\circ C$

4.4 电气特性-驱动器及功率器件部分 (除非另有规定,  $V_{CC} = 15V, T_j = 25^\circ C$ )

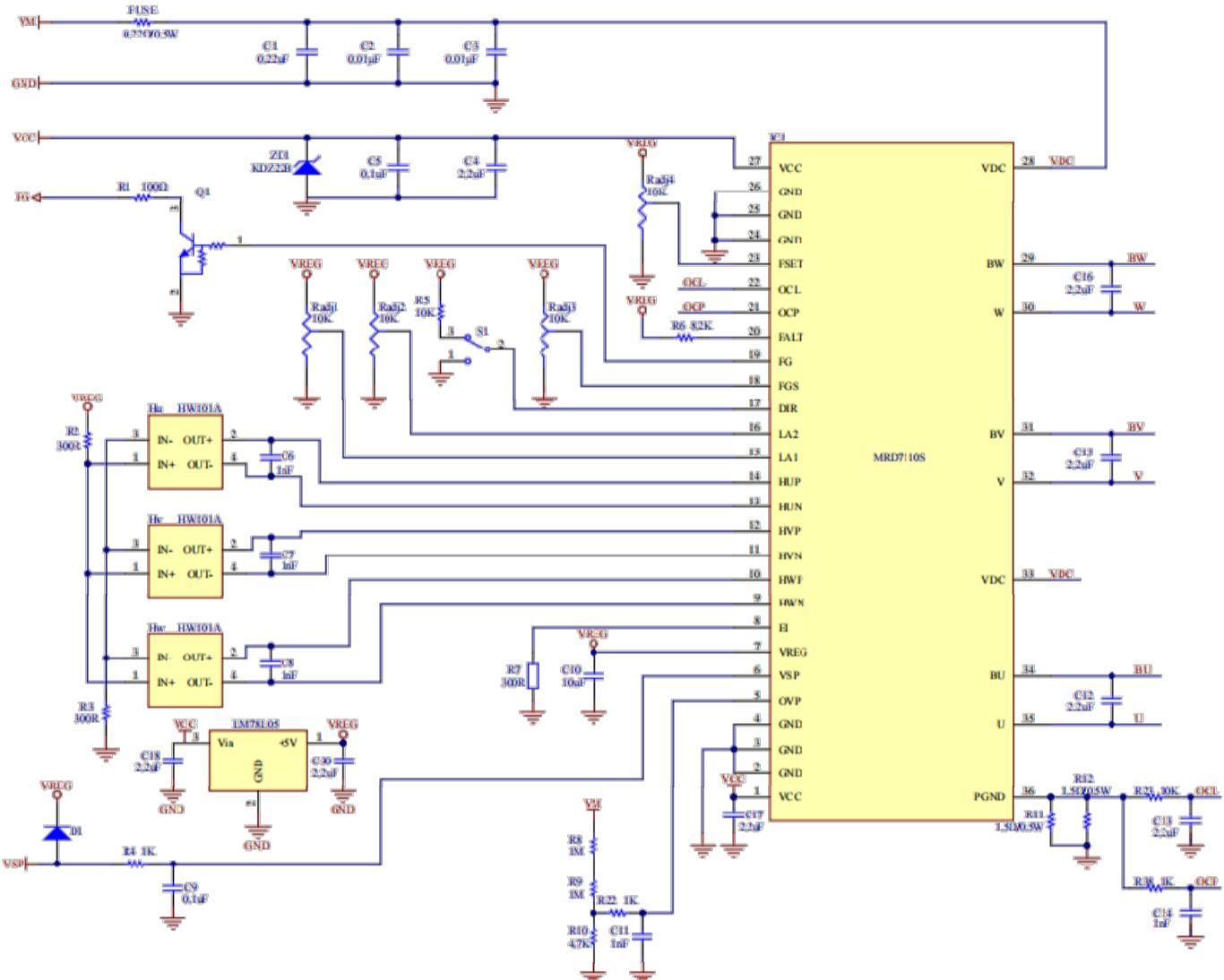
参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
全体						
高边电源静态电流	$I_{BBO}$	0	70	150	$\mu A$	- 相
低边电源静态电流	$I_{CCO}$	0.2	0.7	1.3	mA	
功率器件						
D-S 击穿电压	$V_{(BR)DSS}$	600	-	-	V	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$
漏电流	$I_{DSS}$	-	-	100	$\mu A$	$V_{GS}=0V, V_{DS}=600V$
直流导通电阻	$R_{DS(ON)}$	-	2.4	3.0	$\square$	$V_{CC}=15V, I_D=1A$
二极管前向电压	$V_{SD}$	2.0	2.4	3.0	V	$V_{CC}=15V, I_D=1A$
自举二极管						
串联电阻	$R_{BD}$	-	140	-	$\square$	
欠压保护						
欠压保护阈值	$V_{BUVL}$	-	8	-	V	
欠压保护恢复阈值	$V_{BUVH}$	-	9	-	V	

4.5 电气特性-控制器部分（除非另有规定， V<sub>CC</sub> = 15V, T<sub>j</sub> = 25° C）

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	条件
电源						
输入偏置电流	I <sub>CC</sub>	-	6.0	-	mA	V <sub>SP</sub> =0V
V <sub>REG</sub> 输入电压范围	V <sub>REG</sub>	4.5	5.0	5.5	V	
占空比控制						
最小占空比电压	V <sub>SPMIN</sub>	1.8	2.1	2.4	V	
最大占空比电压	V <sub>SPMAX</sub>	4.8	5.0	5.2	V	
最小输出占空比	D <sub>MIN</sub>	-	3.6	-	%	f <sub>osc</sub> =20kHz
最大输出占空比	D <sub>MAX</sub>	-	97.6	-	%	f <sub>osc</sub> =20kHz
电流检测 - OCP						
过流电压值	V <sub>OCP</sub>	0.94	1.0	1.06	V	
电流检测 - OCL						
限流电压值	V <sub>OCL</sub>	-	0.2	-	V	
相位控制						
最小超前角度	P <sub>MIN</sub>	-	0	-	deg	LA1=0V、LA2=0V
最大超前角度	P <sub>MAX</sub>	-	45	-	deg	LA1=5V
载波振荡器						
载波频率	f <sub>osc</sub>	15	20	25	kHz	
过压保护						
过压保护阈值	V <sub>ovp</sub>	-	1	-	V	

## 5. 应用示例

### 5.1 回路图

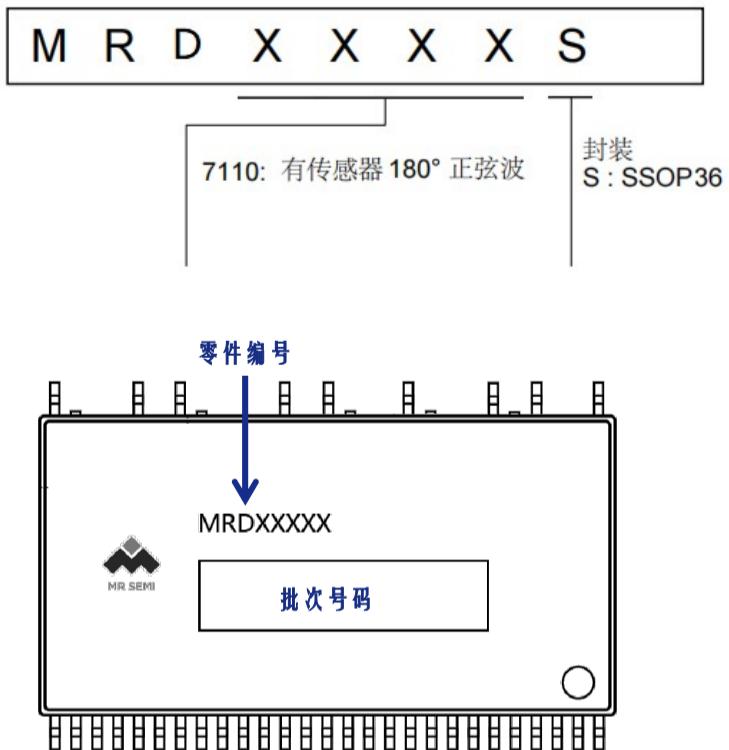


注：具体参数可参考本芯片开发板应用笔记。



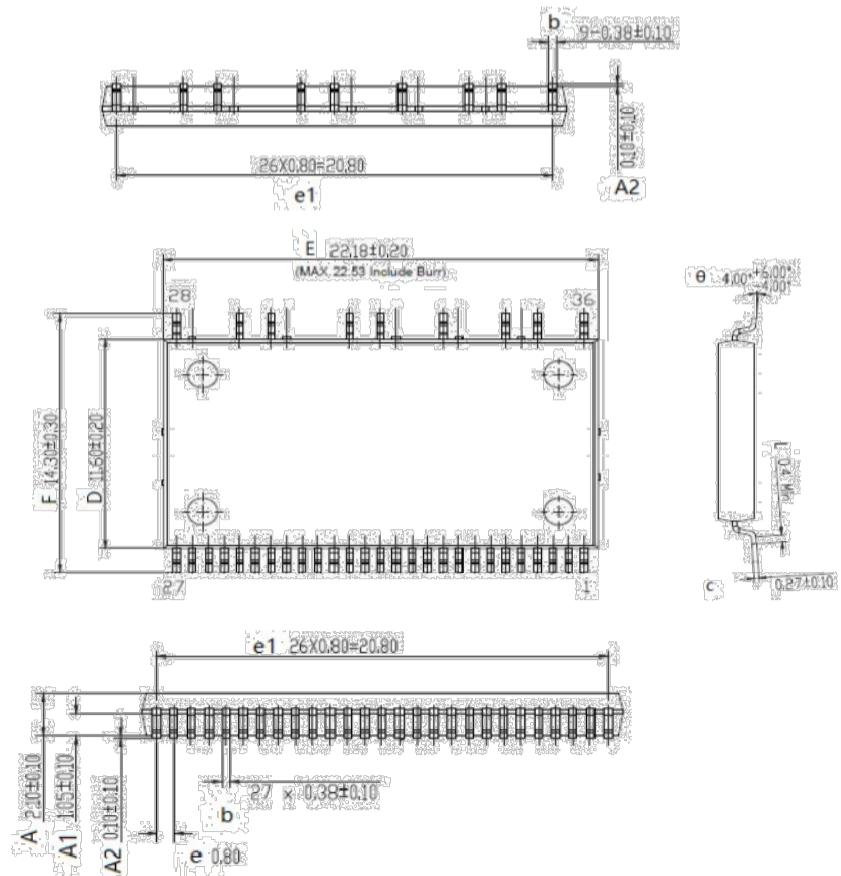
MR SEMI

## 6. 型号和标记



## 7. 封装外形图

POD CODE: MRSSOP0360121A





## 8. 版本历史

日期	版本号	修改记录	作成	检查	审批
2020.04.16	001	新发布	傅振宇	-	-
2022.10.21	002	参数修正	施添麒	傅振宇	封为时